

产品简介

ZDN8131 是一款基于 GaN 工艺、180W 输出功率的无内匹配宽带功率晶体管,该器件工作频率范围 DC~3GHz,具有高效率、高功率、热稳定性及负载 耐受性的特点。ZDN8131 采用 650F2AA 封装,具有很好的可靠性和经济性。

典型应用场景

- 通信
- 电磁兼容 EMC
- 无线电定位
- 遥测遥控

极限最大额定值

参数	数值
存储温度	-65°C~+150°C
漏源电压(VDS)	0~55V
漏源击穿电压(VDSS)	150V
栅源电压(VGS)	-10V~2V
最大正向栅极电流(IGMAX)	49.2mA

产品特点

典型工作电压 28V, 静态电流 200mA

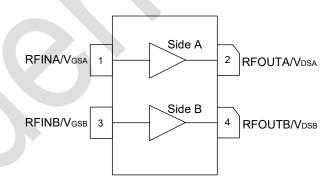


- 典型功率增益: 16dB @ 2500MHz
- 饱和输出功率: 52dBm @ 2500MHz
- 最大漏极效率: >81%
- GaN HEMT 工艺制程
- 绿色无铅 650F2AA 封装

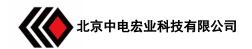


本产品符合所有相关法规且 不含卤素。

管脚示意图(Top View)



PIN#	管脚名称	说明
1	RFINA/VGSA	射频输入 A/栅源电压 A
2	RFOUTA/VDSA	射频输出 A/漏源电压 A
3	RFINB/VGSB	射频输入 B/栅源电压 B
4	RFOUTB/VDSB	射频输出 B/漏源电压 B



电气参数

直流特性

参数	最小值	典型值	最大值	单位
漏源漏电流 IDSS			24.6	mΛ
(Vgs=-10V, Vps=150V)	_	-	24.0	mA
漏源击穿电压 VDSS(BR)	150			V
(VGS=-10V, ID=24.6mA)	150	-	-	V
栅极门限电压 VGS(th)	4.0	-3.2	1.0	V
(VDS=28V, ID=24.6mA)	-4.0	-3.2	-1.0	V
栅极静态偏置电压 VGS(Q)		-3.1	•	V
(VDS=28V, ID=200mA)	_	-3.1		V

射频特性

测试条件: VDS=28V, IDQ=200mA, CW 脉冲, 脉冲宽度为 100us, 10%占空比。

频率(MHz)	功率增益 Gp(dB)	输出功率 Psat(dBm)	漏极效率 η _D (%)
1300	26	52	83
2500	16	52	81

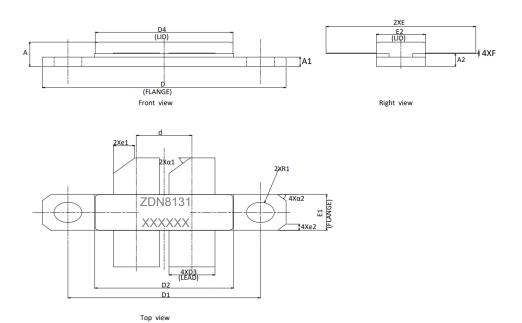
典型阻抗

测试条件: VDS=28V, IDQ=200mA, CW 脉冲, 脉冲宽度为 100us, 10%占空比。

最大輸出功率						
Fre(MHz)	Zs(Ω)	ZL(Ω)	Gp(dB)	Psat(dBm)	Psat(W)	η _D (%)
1300	1-j1	2-j1	22	52	166	67
2500	2-j3	2-j4	16	52	145	65

最大漏极效率						
1300	1-j1	3+j2	26	50	89	83
2500	2-j3	1-j2	16	49	83	81

封装尺寸示意图



avn mor	М	ER		
SYMBOL	MIN	NOM	MAX	
A	3. 96	4.20	4. 44	
A1	1.40	1.52	1.65	
A2	1. 96	2.08	2. 21	
D	28. 83	28. 96	29. 08	
D1	22. 73	22. 86	22. 99	
D2	16. 33	16. 51	16. 69	
D3	5. 33	5. 46	5. 59	
D4	16. 21	16. 36	16. 51	
d	6. 48	6.60	6. 73	
Е	17. 27	17.78	18. 29	
E1	5. 72	5. 84	5. 97	
E2	5. 77	5.84	5. 92	
e1	2.41	2. 54	2. 67	
e2	0.89	1. 02	1.14	
F	0.08	0.10	0. 15	
R1	1. 52	1.65	1. 78	
α1、α2	45°REF			

订单信息

型号	丝印	封装	最小包装
ZDN8131	ZDN8131	650F2AA	3,000